PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04160065 A

(43) Date of publication of application: 03.06.92

(51) Int. CI

C04B 35/64

(21) Application number: 02283103

(71) Applicant: NITTO DENKO CORP

(22) Date of filing: 19.10.90

(72) Inventor: KUME KATSUYA
OISHI YOZO
TAJIRI KAZUHIRO
YASUDA TATSUSHI

(54) INSERT SHEET FOR FIRING CERAMIC

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable firing by which superior surface smoothness is ensured without causing sticking by dispersing and holding inorg, powder of a specified particle diameter in a sheet and/or on the surface of the sheet.

CONSTITUTION: A mixture of 100 pts.wt. ceramic powder (e.g. alumina) of $0.01-10\mu m$ average particle diameter for forming a green sheet with 2-200 pts.wt. inorg. powder of $5-300\mu m$ average particle diameter and 5-100 pts.wt. org. binder is prepd. and a dispersant, a plasticizer, a wetting agent, a releasing agent, a solvent, a defoaming agent, etc., are added to the mixture as required. This mixture is molded into a sheet shape to obtain an insert sheet for firing ceramic having $10-200\mu m$

surface roughness and 50-2,000 μm thickness. The insert sheet is interposed between a firing table having high ruggedness and a ceramic molded body and firing is carried out.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑫公開特許公報(A) 平4-160065

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成 4年(1992) 6月 3日

C 04 B 35/64

G 7158-4G 7158-4G

> 審査請求 請求項の数 1 未請求

❷発明の名称

明

個発

セラミツク焼成用間挿シート

印特 願 平2-283103

也

=

多出 平 2 (1990)10月19日

伊発 明 者 久 米 克 四発 明 者 大 石 洋 ②発 明 老

尻. \blacksquare 和 洋 者 安 **H** 辰 志

创出 願 人 日東電工株式会社 ②代 理 弁理士 藤 本

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(全4頁)

日東電工株式会社内 日東電工株式会社内

日東電工株式会社内

脶

し発明の名称 セラミック焼成用間挿シート 2.特許請求の範囲

1.セラミック成形体を焼成する際にそれ自体 も焼成されるグリーンシートの中又は/及び 表面にその焼成温度では常融しない平均校径 5~300 / の無機粉末を分散保有し、かつ片 面における表面粗され10~200mであること を特徴とするようミック焼成用間挿シート。 3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本癸明は、姫成台との間に適用して表面平滑性 に優れる姫成体を歩留りよく得るためのセラミッ ク焼成用間挿シートに関する。

従来の技術及び課題

セラミック成形体の焼成処理において、麦面平 役性に優れる焼成体を得るためには、セラミック 成形体と権板等の焼成台との間で傷やウネリなど が発生しないように措置する必要がある。

従来。その措置としてアルミナやジルコニア等

の粉末を飮布する方式、無機粉末を高分子系造膜 材中に分散させてなるシートを間挿する方式、多 段に積層して焼成する際に最下段のものを観性に する捨て板方式が知られていた。

しかしながら、前記の数布方式やシート間挿方 、式では用いた粉末が焼成体に結着する問題点、得 られる焼成体が表面平滑性に劣る問題点、用いた 粉末の除去で粉塵が発生する問題点等があった。 一方、捨て板方式では歩留りに劣り、焼成台の凹 凸が反映しやすくて二層目等にも傷やウネリが発 生し、表面平滑性に劣る問題点等があった。

従って本発明は、歩留りのよいシート間挿方式 を括かしつつ、結署問題を生じずに表面平滑性に 使れる焼成体が得られる間挿シートの開発を課題 とする。

課題を解決するための手段

本発明は、処理対象のセラミック成形体の焼成 時に間挿シートも焼成させて無機粉末を捕獲する 方式により上記の課題を達成したものである。

すなわち本発明は、セラミック成形体を焼成す

る際にそれ自体も焼成されるグリーンシートの中又は/及び表面にその焼成温度では溶験しない平均 粒径 5 ~300 μ m の無機粉末を分散保有し、かつ片 面における表面粗さが10~200 μ m であることを符 数とするセラミック焼成用間挿シートを提供する ものである。

作用

発明の構成要素の例示

本発明のセラミック焼成用間挿シートは、グリーンシートの中又は/及び表面に平均位径 5 ~ 30 0 μ m の無機粉末を分数保有させ、かつ片面におけ

のセラミック成形体と反応しないよう適宜に選択使用される。無機粉末の好ましい平均粒径は20~200μmである。その使用量は、グリーンシート形成用のセラミック粉末100重量部あたり2~200重量部が適当である。使用量が2重量部未満ではセラミック成形体との結着防止効果に乏しいし、200重量部を超えると形成される間挿シートが焼結力に乏しくなり、破損しやすくなる。

セラミック提成用間挿シートの製造は例えばセラク提成用間挿シートを放用のクリーンを成用を下されて、 ラクリー・ とのでは、 ラクリー・ とのでは、 でのでは、 でいるが、 でいいんが、 でいるが、 でいるが、 でいいるが、 でいるが、 でいいるが、 でいいるが、 でいい、 でいいんが、 でいい、 でいいんが、 でいいんが、 でいいんが、 でいいんが、 でい

る表面担さを10~200 u ■ に調節したものである。 その例を図1、図2に例示した。1がグリーンシート、2が無機粉末、11が表面担さ10~200 u ■ の面である。

グリーンシートは、処理対象のセラミック成形体を提成する際にそれ自体が提成可能な力をとされる。従ってその形成には、焼成可能なアルミック粉末が用いられる。一般にはケケムを取べりがよっての粉末が用いたの平均位径は0.01~10 m 、就中0.1~5 m が 性を高める。グリーンシート化に際し、カルシックを高当である。グリーンシートに際し、カルシックを高めるべき焼成助剤を配合してよい。形体に応じた適宜なものを配合してよい。

グリーンシートに分数保有させる平均校径5~300μmの無機粉末としては、処理対象のセラミック成形体の焼成温度では溶融しないものが用いられる。一般には、前記のグリーンシートで例示した材質のものなどが用いられ、焼成時に処理対象

前記の有機パインダとしては、ポリビニルブチラール、アクリル系ポリマ、スチレン系ポリマなどの、セラミック粉末をシート形態に保形できるものが用いられる。有機パインダの使用量は形成するシートの性状等に応じ適宜に決定されるが、一般にはグリーンシート形成用のセラミック粉末100重量部あたり5~100重量部のである。なお前記退合物の調製に際しては必要に応利、解こう剤ないし分散剤、可塑剤、湿潤剤、熱型剤、消泡剤などの適宜な添加剤を配合してよい。

形成する間挿シートの厚さは、処理対象のセデミック成形体に応じ決定される。一般には、50~2000mである。その厚さが薄すぎると弦度不足等で取扱い難くなり、厚すぎると得られる操成体がウネルなどの変形問題を生じやすくなる。

セラミック 焼成用間棒シートの片面における表面粗さ10~200μmへの調節は適宜な方式で行ってよい。例えば、発泡剤混入の間挿シートを成形して発泡処理する方式、所定の凹凸を有する基材上にキャスティングしてシート成形する方式、押出

方式やロール圧延方式等の任金な方式で形成した間番シートに押し型等を介して凹凸を付与する方式、間番シート中や表面に平均粒径50~500 mmの有機粉末を混入させる方式などがあげられる。その場合に用いる有機粉末としては、例えばポリエチレン粉末の如き樹脂粉末、飲中、熱硬化性樹脂粉末の如く焼成時に溶離せずに熱分解するものが好ましく用いられる。

セラミック焼成用間挿シートを得た。

実施例2

平均粒径70μmの球状アルミナ10部、平均粒径1.5μmの活アルミナ40部、平均粒径100μmの架構ポリスチレン30部、ポリビニルブチラール16部、シリカ1部、マグネシア1部、カルシア1部、及びベンジルブチルフタレート1部を用いて実施例1に1単じ、厚さ200μm、片面における表面粗さ60μmのセラミック焼成用間挿シートを得た。

実旗例3

平均校径50μmの球状アルミナ30部、平均校径1.5μmの活アルミナ49部、ポリビニルブチラール16部、シリカ1部、マグネシア1部、カルシア1部及びベンジルブチルフタレート1部、並びにパラトルエンスルホニルヒドラジッド(発泡剤)1部をトルエンを用いて均一に退合し、その均一分数液をキャスティング法にて展開後、130℃にて発泡させ厚さ220μm、片面における表面粗さ70μmのセラミック類成用間挿シートを得た。

比较例 1

凸面が無成台の凹凸を吸収して焼成体への反映を 防止し、焼成体の表面を平滑に保つ。

発明の効果

本発明の間挿シートは、処理対象のセラミック成形体を焼成する際にグリーンシートも焼成されて無機粉末が譲渡され、目的焼成体への結着が防止される。その結果、結着した無機粉末の除去による粉塵等で環境を汚染することがない。

また、間挿シートの片面にもたせた凹凸により 焼成台の凹凸を相殺できて表面平滑性に優れる焼 成体を歩留りよく得ることができる。

実施例1

平均粒径50μmの無状がルミチ20部(重量部、以下同じ)、平均粒径1.5μmの活アルミナ40部、平均粒径300μmのポリエチレン20部、ポリピニルブチラール16部、シリカ1部、マグネシア1部、カルシア1部、及びベンジルブチルフタレート1部をトルエンを用いて均一に退合し、その均一分数液をキャスティング法にて展開して厚さ320μm、片面における表面粗さ(Ra:以下同じ)170μmの

平均 位 径 50 μ m の 球状 アルミナ 40 部 、 平均 位 径 1. 5 μ m の 活 アルミナ 40 部 、 ポリビニルブチラール 1 6 部 、 シリカ 1 部 、 マグネシア 1 部 、 カルシア 1 部 及びベンジルブチルフタレート 1 部 を用いて実施例 1 に 準 じ 、厚さ 200 μ m 、 片面における 表面 担さ 5 μ m の セラミック 焼成 用間 挿 シート を 得 た 。

比较例2

平均粒径50μmの球状アルミナ0.1部、平均粒径1.5μmの活アルミナ59.9部、平均粒径300μmのポリエチレン20部、ポリピニルブチラール16部、シリカ1部、マグネシア1部、カルシア1部、及びベンジルブチルフタレート1部を用いて実施例1に準じ、厚さ320μm、片面における表面組さ170μmのセラミック景成用間挿シートを得た。

評価試験

実施例、比較例で得たセラミック袋成用間挿シートを16 ca 角に袰断し、これを15 ca 角で厚さ0.8 mのアルミナグリーンシート12枚の積み重ね体における最下郎と櫃板との間に間挿して規成した。

前記において、最下部の焼成体と槽板との融着

の有無、目的焼成体への無機粉末の結着の有無、 目的焼成体の表面平滑性を調べた。

結果を表に示した。なお比較例3は、平均粒径50mmの球状アルミナを構板上に数布する方式で用いたものである。

	実施例			比較例		
·	1	2	3	1	2	3
焼成体の融着	無	無	無	無	敲着	無
無機粉末の結淆	無	無	無	##	-	結婚
表面平滑性	良好	良好	良好	不良	-	不良

4.図面の簡単な説明

図 1 、図 2 はそれぞれ他の実施例の断面図である。

1:グリーンシート

2:無機粉末

11:表面担さ10~200μェの面

特許出職人 日東電工株式会社

代理人 蓝 本 勉



